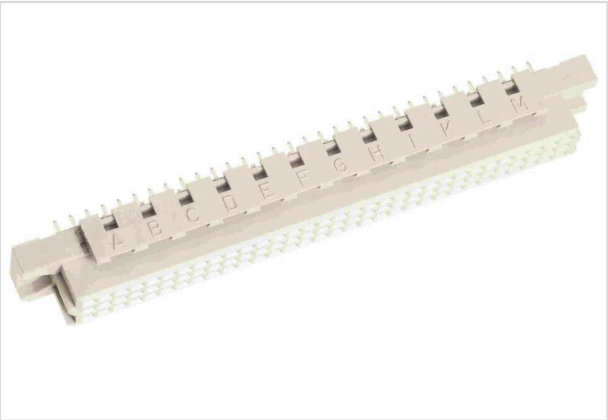




Pushing Performance
Since 1945

DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-cod



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 03 796 6850
规格	DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-cod
浩亭电子目录	https://harting.com/09037966850

标识

类别	连接器
系列	DIN 41612
标识	C型
原件	母连接器
插针端子介绍	直式

版本

接线方式	压接终端
连接方式	主板到子插件板 堆栈
针数	96
插针布局	a、b 和 c 排，位置 1、2.....31、32
连接长度	4.5 mm
编码	不缺针的编码方式 侧编码
PCB 固定	带固定法兰

技术参数

插针排	3
针间距 (接线端)	2.54 mm
针间距 (插拔端)	2.54 mm
额定电流	2 A
额定电流	额定电流在 20°C 下测得，请参见降额曲线了解详细信息
放电距离	≥1 mm



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	>10 ¹² Ω
接触电阻	≤20 mΩ
极限温度	-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
插入力	≤90 N
拔出力	≤60 N
性能等级	2 符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数	≥400
测试电压U _{r.m.s.}	1 kV
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度	≥1.6 mm
Hot plugging	无

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属 界面端 Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 60603-2
----	-------------



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

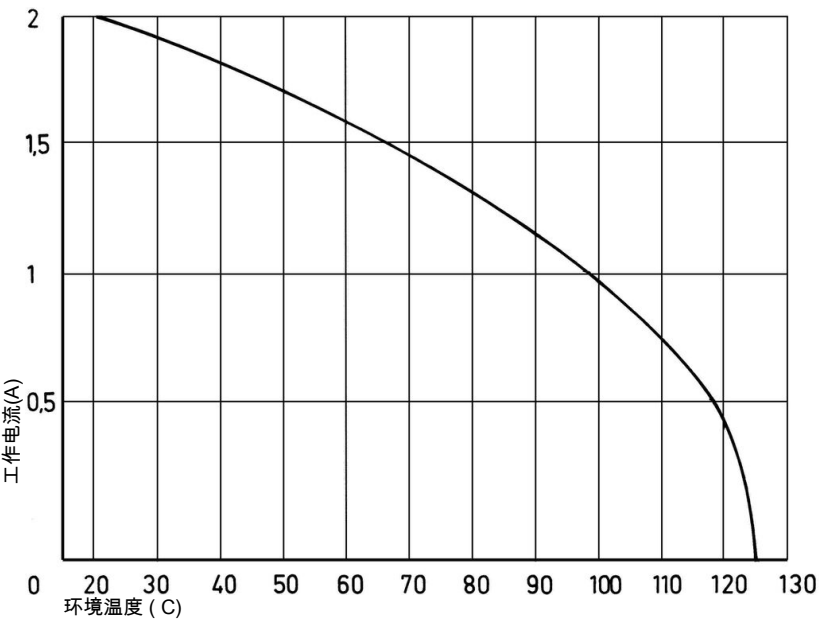
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类	F4/I3 按照NFF 16-101/102

商业数据

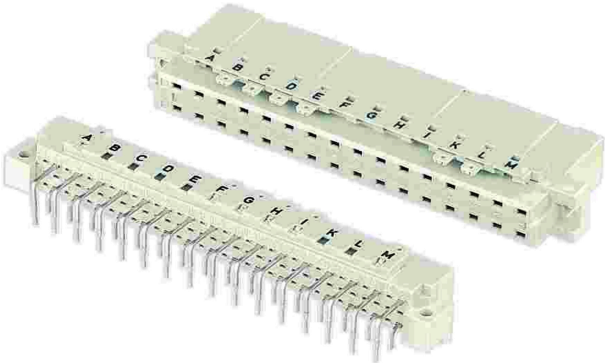
包装尺寸	20
净重	17.8 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140008113
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415

电流承载能力

连接器电流承载能力受接触件材料的热负荷能力限制，包括连接和绝缘零件。因此降额曲线在不超过允许的最高温度下，显示均匀持续地（无间断）通过每个插针的电流。
测量和测试技术符合 IEC 60512-5-2 标准



侧编码
(无针损)

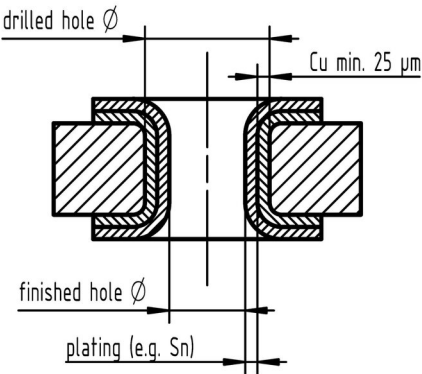


为了避免相邻连接器的误插拔，需要一个编码系统。
该编码系统是公母连接器的组成部分。一个含 12 个编码针的编码梳（使用订货号 09 02 000 9928 供应）可以实现 900 多种编码变化。这些编码针在编码时被锁在公母连接器中。

不缺针的编码方式

为了避免相邻连接器的误插拔，需要一个编码系统。
这可通过在母连接器上需要的针位装入一个编号件 (带针弹簧) 实现。
而与之相对的公针必须用专门的工具将其移除。不同插针的连接器推荐使用相应数量的编码针：3 个编码针对应 64 位的连接器，7 个编码针对应 160 位的连接器
编码针 09 02 000 9901
用于公针的拆除工具 09 99 000 0133

通镀孔推荐配置



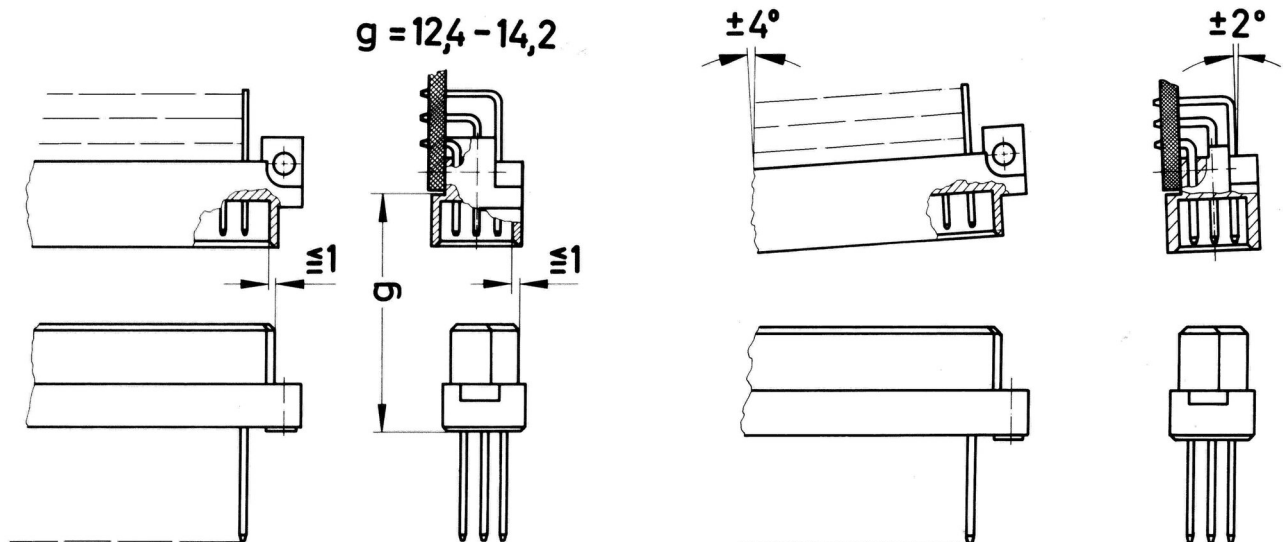
Tin plated PCB (HAL) acc. to EN 60352-5	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Sn	max. 15 µm
	plated hole Ø	0,94 – 1,09 mm
Chemical tin plated PCB	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Sn	min. 0,8µm
Gold /Nickel plated PCB	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Ni	3 – 7 µm
	Au	0,05 – 0,12 µm
Silver plated PCB	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Ag	0,1 – 0,3 µm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm
Copper plated PCB (OSP)	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm

除热风级 (HAL)，其他 PCB 表面变得越来越重要。由于各自不同的属性，如机械强度和摩擦系数，我们推荐上述 PCB 通孔配置。

组装说明

强烈建议使用浩亭压入工具，以确保可靠的压接过程。有关压接过程的工具、机器和更多信息，请参阅目录。

插接条件



为了保证针可靠闭合并防止损坏连接器，必须注意以下安装说明。
这些插接条件符合 IEC 60603-2。
连接器不允许带电插拔。